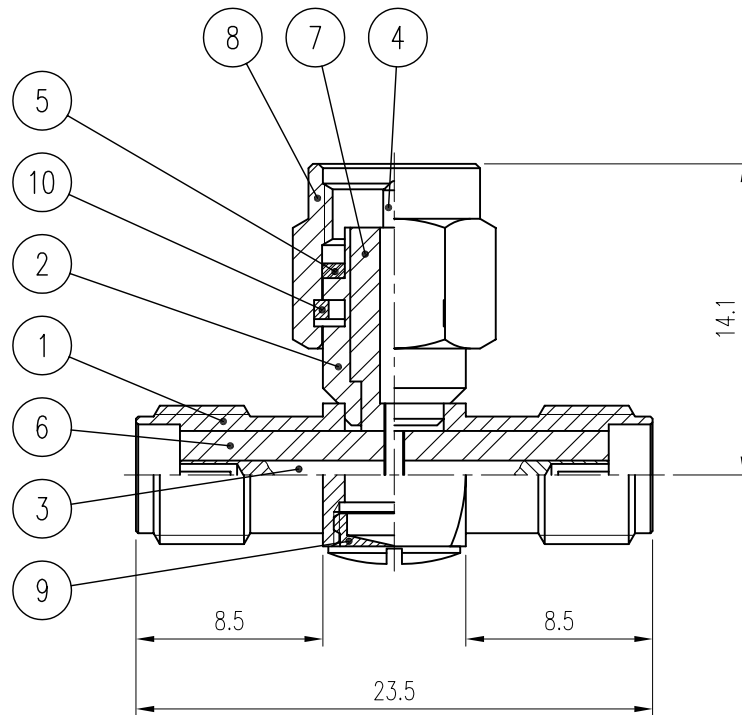


기 종											수 정 내 용				
											부 호	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일
ST(기존)											△				
ST(개선)											△				



10	SPRING RING	1	SUS		DSR00002-N5/1 (R2001)
9	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCS00003-135/1 (L2001)
8	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-135/1 (K2001)
7	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00046-N/1 (H2052)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00105-N/1 (H2051)
5	GASKET	1	SILICON		DGK00004-N/1 (G2001)
4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00309-15/1 (E2052)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00099-1345/1 (E2051)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00255-135/1 (D2060B)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00125-135/1 (D2060)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 1999. 11. 25.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
재질	승인	감도				
열처리	재도	도명	S-TA-JPJ			
보호피막처리	작성부서	연 구 소				
	적도 3/1	단위 mm	총량	A4	도번 AD00036-7/1	K314-780-000